

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部

## 成分表

製品名(鉛フリー): XC6501xxxx7R-G

標準質量: 1 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.148	シリコン	148400	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.239	ニッケル	239300	7440-02-0
	0.002	金	1500	7440-57-5
ダイアタッチ	0.008	エポキシ樹脂	8100	—
	0.005	アクリル樹脂	4900	—
ボンディングワイヤ	0.040	金	40000	7440-57-5
封止樹脂	0.488	溶融シリカ	488000	60676-86-0
	0.028	エポキシ樹脂	27900	—
	0.025	フェノール樹脂	25100	—
	0.017	金属水酸化物	16700	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、  
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。